

中关村芯生态芯片和整机企业联动发展联盟

芯机联动联盟（2024）9号

关于开展 2024 信息技术应用创新优秀产品征集活动的通知

各有关单位：

为促进信息技术应用创新向各行业延伸发展，推动优秀产品落地行业应用，促进我国信息技术应用创新产业生态的可持续健康发展。中关村芯生态芯片和整机企业联动发展联盟（以下简称联盟）、北京赛迪网信息技术有限公司将共同组织 2024 信息技术应用创新优秀产品征集活动，现将有关事项通知如下：

一、征集范围

信息技术应用创新优秀产品征集范围包括服务器、办公软件、操作系统、数据库、中间件、安全产品、云服务、大数据产品、人工智能、物联网、5G 技术应用、软件开发工具等，以及其他符合信息技术应用创新产业发展方向的软硬件产品。

二、征集要求

（一）申报主体应在中华人民共和国境内注册，具备独立法人资格，具有较好经济实力、技术研发能力和实施服务能力。

（二）产品符合国家信息技术应用创新产业发展政策，具备自主知识产权。

（三）技术成熟度高，具有良好的市场应用前景和推广价值。

（四）提供详细的产品介绍、技术参数、应用场景、市场分析等资料，优先考虑具有实际应用案例和成功经验的产品或方案。

(五) 申报主体须严格按照有关内容要求填写，申报内容完整准确，提交材料真实一致，佐证材料充分详实。

三、工作流程

(一) 初审。根据提交材料进行初步筛选。申报单位于 2024 年 10 月 31 日前将申报书（纸质盖章版本）寄送至联盟秘书处，同时将上述可编辑电子版发送至秘书处邮箱，邮件名称格式为“优秀产品征集+企业名称”。

(二) 遴选。联盟将组织产业专家、技术专家、重点行业用户单位对申报书进行评议，遴选的优秀产品将纳入联盟信息技术应用创新动态产品库。

四、应用推广

(一) 遴选出的优秀产品将在赛迪网、数字经济杂志进行推广宣传。

(二) 北京赛迪网信息技术有限公司作为应用场景示范，将与优秀产品企业开展项目合作。

(三) 所有入围企业将优先推荐加入联盟信息技术应用创新专业委员会，其产品均将以汇编手册的形式向行业相关用户单位提供推荐参考。

五、联系方式

联系人：张靖、崔力心

联系电话：13910210910、18601213771

邮箱地址：zhangjing@staff.ccidnet.com

邮寄地址：北京市海淀区紫竹院路 66 号赛迪大厦（100048）

附件：2024 信息技术应用创新优秀产品申报书

中关村芯生态芯片和整机企业联动发展联盟

2024 年 9 月 3 日

